



LemTech



聯德控股 (4912.TW)

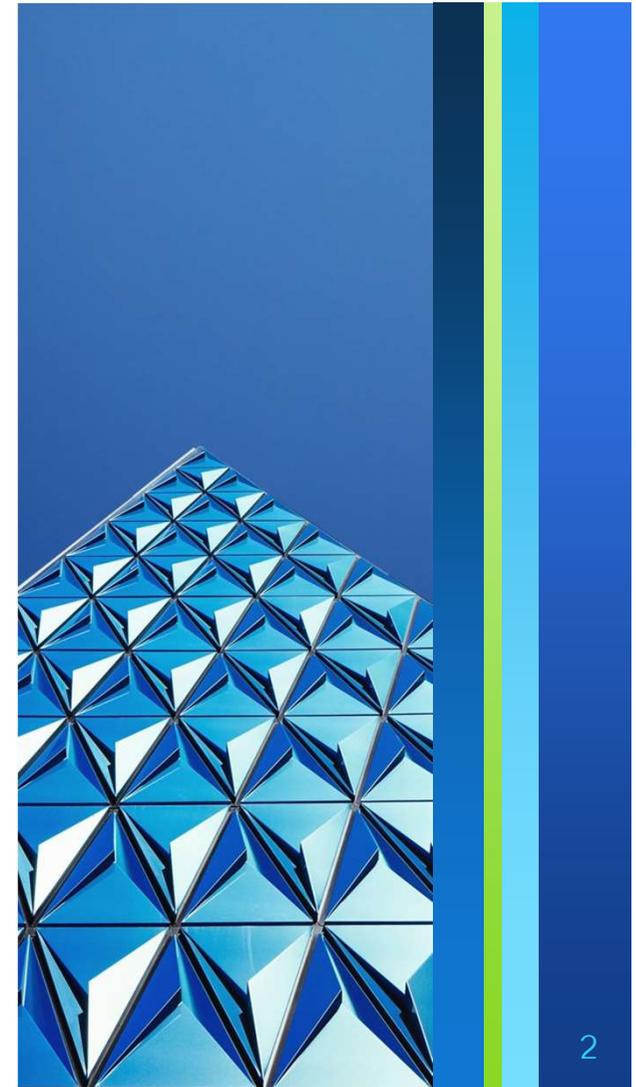
LemTech Holdings Co., Ltd.

免責聲明

LemTech

- 本簡報部分內容係依據會計師簽證之財報編製，完整內容及數據須依財報為主。
- 簡報所提供之資訊可能含有前瞻性敘述，實際結果可能與這些前瞻性敘述不同。簡報資料中提供之資訊並未明示或暗示地表達或保證其具有完整性，亦不代表本公司對產業狀況或後續發展的完整論述。
- 此簡報及其內容未經本公司許可，不得任意使用。

Lemtech Confidential



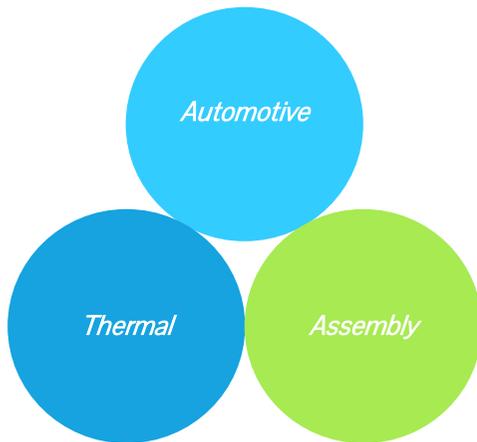
1

集團簡介

Background Info

公司簡介

LemTech



- 公司名稱：聯德控股股份有限公司(股票代號4912)
- 董事長：徐啓峰先生
- 總經理：余烱撥先生
- 股本：新台幣6.21億元
- 主營業務可分為三大事業部：*Automotive*、*Thermal*、*Assembly*；
產品主要應用於汽車零組件、3C電子、互聯健身等3大領域。

Lemtech Confidential

全球布局：亞洲、歐洲、北美



台灣

- 新北 (總公司)
- 桃園
- 彰化

中國

- 昆山
- 天津
- 常熟
- 香港

泰國

- 大城 (Ayutthaya)

捷克

- 伊赫拉瓦 (Jihlava)

墨西哥

- 克雷塔羅 (Queretaro)

美國

- 聖荷西 (San Jose)

主要生產據點



台灣, 中壢 (26,910 m²)
總部 + 組裝業務



台灣, 八德 (3,300 m²)
散熱模組



中國, 昆山 (50,000 m²)
汽車零組件模具設計 + 沖壓



中國, 昆山 (5,000 m²)
滑軌 + 組裝業務



中國, 常熟 (8,700 m²)
散熱模組



中國, 天津 (5,460 m²)
汽車零組件沖壓



中國, 鎮江 (5,000 m²)
電鍍



泰國, 大城 (3,150 m²)
汽車零組件沖壓



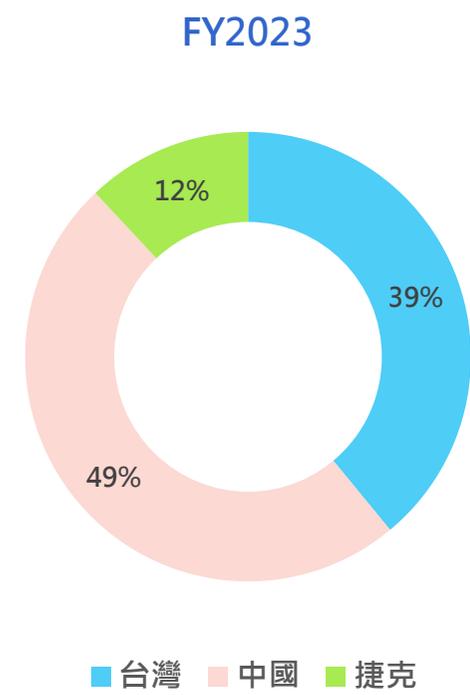
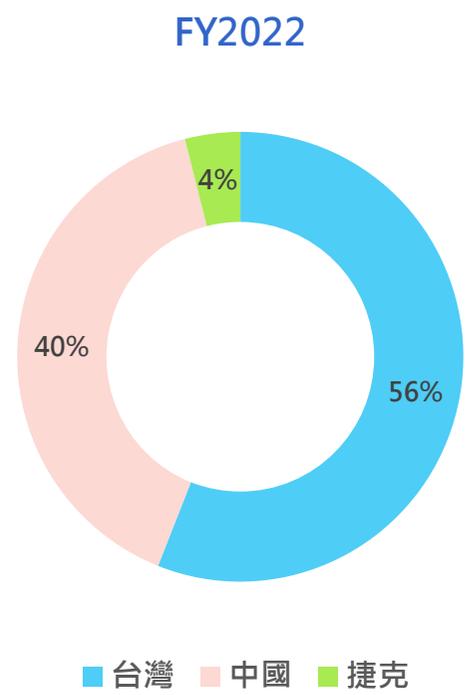
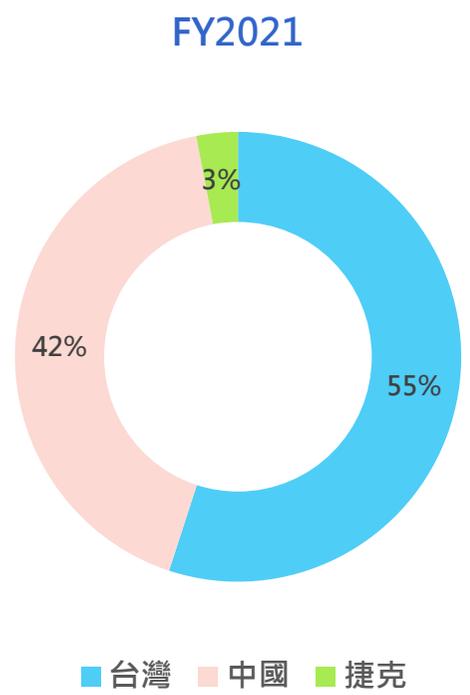
捷克, 伊赫拉瓦 (4,000 m²)
汽車零組件沖壓

Lemtech Confidential

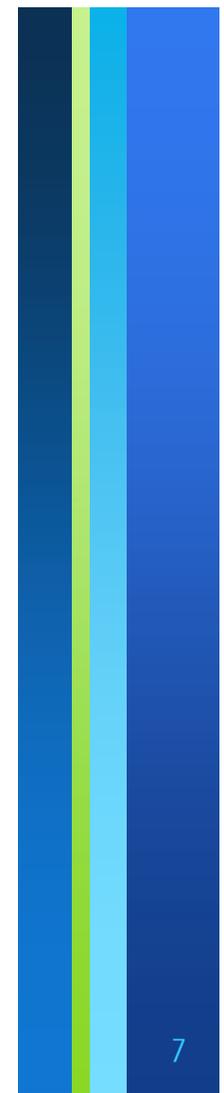
LemTech

地區別營收佔比

LemTech



Lemtech Confidential



2

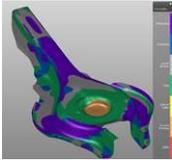
製程與服務

Services & Manufacturing Capabilities

製程服務摘要

我們可提供一站式製造解決方案

LemTech



工業設計與產品開發

- 早期參與新項目的引進和管理
- 產品模擬
- 散熱器與機架的工業和產品設計



塑膠注塑成型

- 嵌件注塑
- 外嵌成型
- 雙色注塑



樣機/小批量高混和產品製造

- 數控轉塔
- 數控雷射切割
- 數控折彎
- 軟模樣品製造



黏合、機加工和表面處理

- 精密機加工
- 點焊
- 機器人焊接
- 冷金屬轉移及雷射焊接
- 緊固件
- 粉末噴塗
- 陽極氧化
- 電著塗裝
- 電鍍
- 熱處理



模具設計與製造

- 電腦輔助設計 / 製造系統
- 數控銑削
- 數控車削
- 數控加工中心
- 放電加工及線切割加工
- 磨床



內部實驗室測試

- 有害物質測試
- 故障測試與分析
- 鹽霧測試



精密金屬沖壓

- 單動模沖壓
- 連續模沖壓
- 傳遞模沖壓
- 拉深模沖壓



機械與產品組裝

- 零部件組裝
- 機箱組裝和配套
- 散熱模組組裝
- 機架和機櫃組裝

3

主要事業部及產品應用

Main Business & Products Overview

Automotive BU

LemTech

Business Unit

Automotive BU

Business Segment

Safety System

Air Spring

Steering System

Battery pack

Interior System

Product Types



Thermal BU

LemTech

Business Unit

Thermal BU

Business Segment

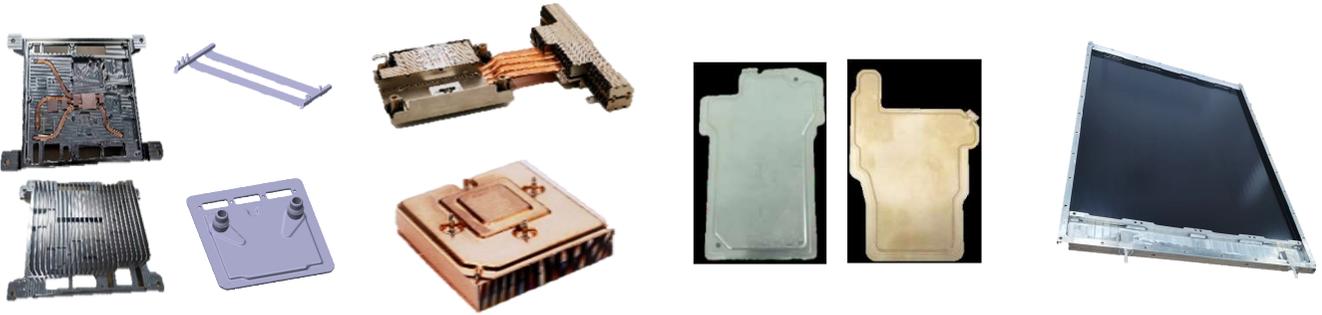
Automotive

Enterprise Server

Telecommunication Device

Energy Storage

Product Types



Lemtech Confidential

Assembly BU

LemTech

Business Unit

Assembly BU

Business Segment

Connected Fitness

Cloud

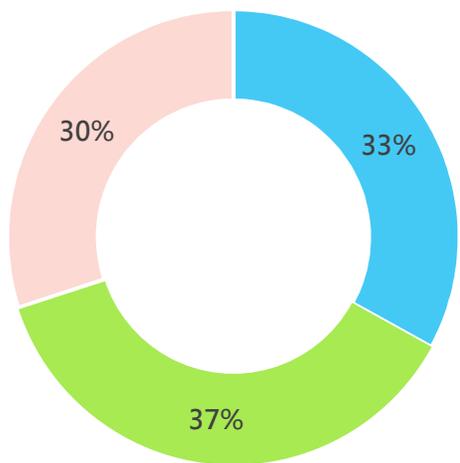
Product Types



產品別營收佔比

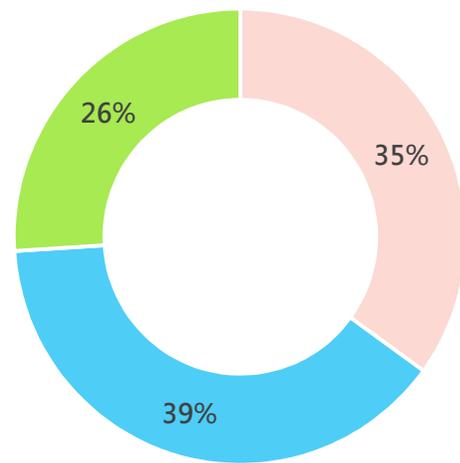
LemTech

FY2021



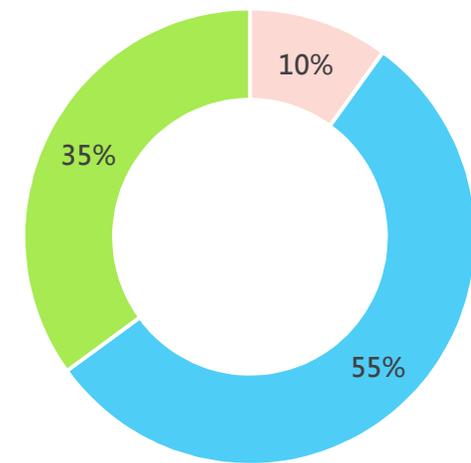
■ 汽車零組件 ■ 3C電子 ■ 互聯健身

FY2022



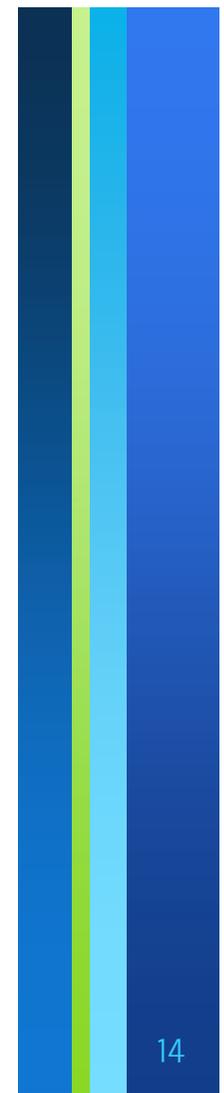
■ 互聯健身 ■ 汽車零組件 ■ 3C電子

FY2023



■ 互聯健身 ■ 汽車零組件 ■ 3C電子

Lemtech Confidential



我們的客戶

LemTech

3C電子、互聯健身



汽車零組件



Lemtech Confidential

4

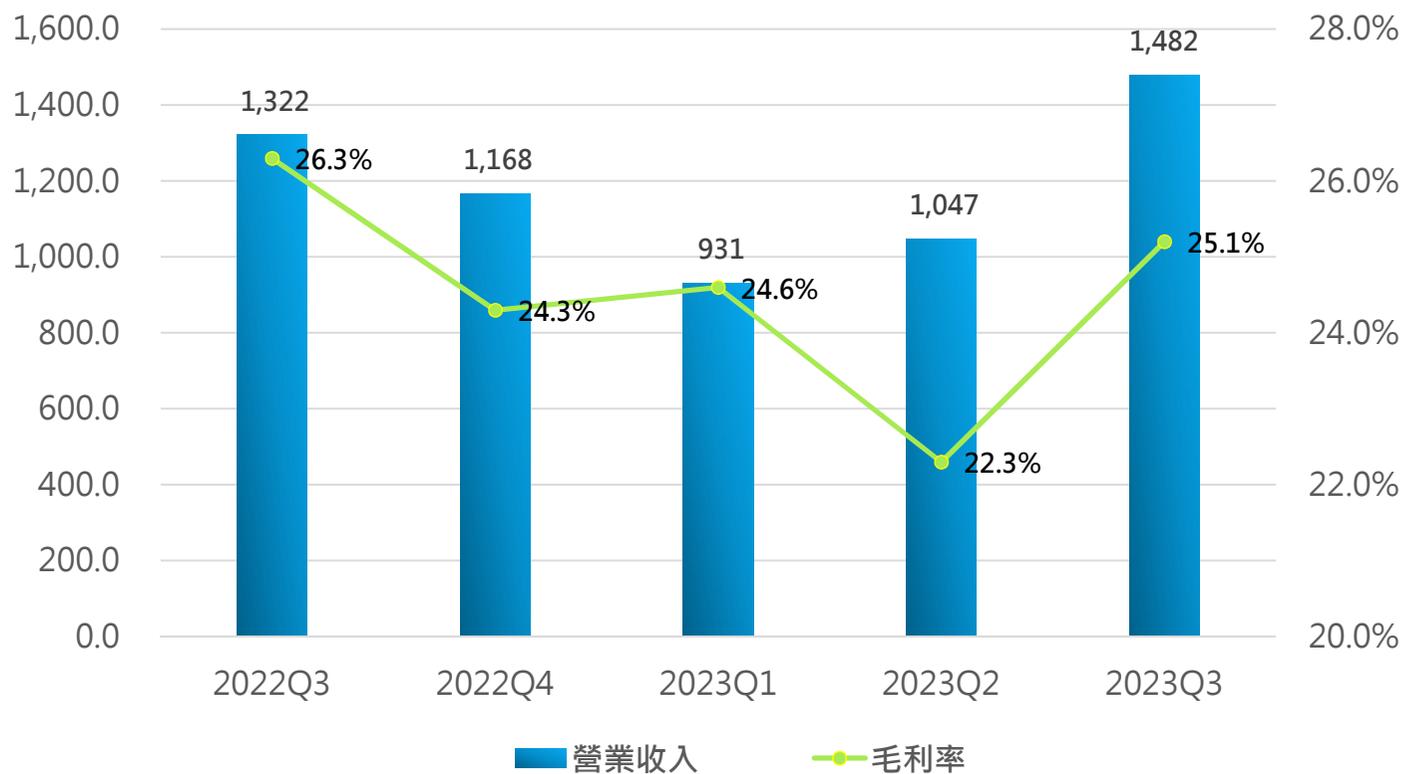
財務資訊概要

Financial Summary

逐季營收及毛利率變化

LemTech

單位：新台幣百萬元



Lemtech Confidential

損益表概要

LemTech

單位：新台幣百萬元	2023Q3	2023Q2	季成長率%	2022Q3	年成長率%
銷貨收入	1,482	1,048	+41.4%	1,322	+12.1%
銷貨毛利	372	234	+59.0%	348	+6.9%
毛利率(%)	25.1%	22.3%	+2.8%	26.3%	-1.2%
稅後淨利	129	10	+1240.0%	123	+4.9%
EPS (新台幣元)	2.07	0.16	+1193.8%	1.97	+5.1%

資產負債表概要

LemTech

單位: 新台幣百萬元	2023年9月30日	2023年6月30日	2022年9月30日
現金及約當現金	1,713	1,825	1,307
應收帳款及票據	1,753	1,230	2,449
存貨	753	816	997
不動產、廠房及設備+投資性不動產	2,540	2,450	2,353
資產總額	7,824	7,627	8,429
應付帳款及票據	1,118	795	1,496
短期借款	428	878	890
應付公司債	1,578	1,573	1,559
負債總額	4,245	4,324	5,014
股東權益總額	3,579	3,303	3,415
應收帳款周轉天數	145.2	146.0	125.2
存貨週轉天數	98.3	116.6	71.7
應付帳款周轉天數	112.1	110.0	107.9
流動比率 (%)	127.5	122.1	190.6
速動比率 (%)	103.9	97.5	152.4

Lemtech Confidential

LemTech

Thanks!

Any questions?

You can find me at

- (02) 8684-1618
- www.lemtech.com
- contact@lemtech.com